

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

MÍSTO KONÁNÍ:

SOŠ a SOU informatiky a spojů, Čichnova 23, 624 00 Brno

SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystřec, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystřec, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou - od brněnského výstaviště směr Bystřec (přehrada), před prodejnou OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnou OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SOU spojů, s možností parkování.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete poštou spolu se závazným požadavkem na stravu, nejpozději do **15. 10. 2010** na adresu:

SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno

Fax: 00420-546 211 009

případně **e-mail: smtinfo@nexta.cz** do **17. 10. 2010**

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme**.

Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

Ubytování na SOŠ a SOU informatiky a spojů,
Čichnova 23, Brno-Komín

Telefonické objednávky: p. Hanáková, p. Kneslová
00420-541 123 364

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu

Stravování: oběd v areálu SOU spojů á 70,-Kč

PREZENCE: 19. 10. 2010 8.00 - 8.45 hod.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK včetně občerstvení a bulletinu
(úhrada při prezenci) **400,-Kč**

SMT-INFO KONSORCIUM

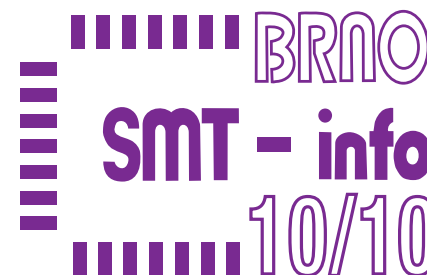
ve spolupráci s

FEKT VUT v Brně

a

SOŠ a SOU INFORMATIKY A SPOJŮ

Vás zvou
na mezinárodní konferenci



PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

OPRAVY V SMT

**NOVINKY
V MIKROELEKTRONICE**

**BRNO, 19. října 2010
SOŠ a SOU informatiky a spojů
Čichnova 23, Brno-Komín**

kód akce 10/10

SMT-INFO konsorcium
Údolní 53
602 00 BRNO
Česká republika

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- OPRAVY V SMT
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem.
- V přílehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními.

AMTECH

AMTEST

PAN ELECTRONICS

RETRONIX

LUKON THERMAL SOLUTIONS

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH SMT-INFO:

SMT-INFO 02/2011

15. únor 2011

Místo konání: SOŠ a SOU informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno

- NÁVRHOVÉ SYSTÉMY DPS
- KOMPLEXNÍ VÝROBNÍ LINKY MODERNÍCH MONTÁŽÍ
- INSPEKČNÍ SYSTÉMY

ODBORNÝ GARANT:

SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno

tel.: 00420-541 146 113

fax: 00420-546 211 009

mobil: 00420 – 602 542 966

e-mail: smtinfo@nexta.cz

PROGRAM KONFERENCE

Úterý - 19. října 2010

- 8.50 - Zahájení
- 9.00 - Selektivní pájecí vlna od firmy INTER SELECT
/J. Popelínský, THONAUER Brno/
- 9.20 - Metody detekce padělků komponentů, preventivní opatření před nákupem
/J. Kazda, RETRONIX Liberec/
- 9.40 - Tavidla Emil Otto pro selektivní a vlnové pájení
Novinka v oblasti selektivního pájení SEHO
- Selective Line
/H.G. Schroeder, EMIL OTTO Eltville, K. Malysz, MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE Blansko/
- 10.20 - Káva
- 10.40 - Pájecí pasta CVP-520 s bismutem
/C. Hoppenbrouwers, COOKSON ELECTRONICS, M. Cichra, ERMEG Liberec/
- 11.20 - Multifunkční konvekční pájecí systémy
/M. Hurban, REHM ČR Příbor, H. Bell, REHM THERMAL SYSTEMS Blaubeuren/
- 11.40 - Šablony a jejich design
/C. Hoppenbrouwers, COOKSON ELECTRONICS, M. Cichra, ERMEG Liberec/
- 12.20 - Diskuse
- 12.30 - Tepelné procesy spojené s pájením (sušení, vytvrzování, kalení)
/P. Heilmann, LUKON THERMAL SOLUTIONS, Tauffelen/
- 12.50 - Flexibilní přístup k opravám DPS
/M. Duda, PBT Rožnov pod Radhoštěm/
- 13.30 - Oběd
- 14.10 - PDR – SMT/BGA opravárenská stanice na bázi infračerveného záření
/J. Vondráček, AMTEST CZECH Brno/
- 14.30 - Nové trendy čištění v elektrotechnice
/Z. Zukaš, D. Jura, DCT CZECH Černá Hora/
- 14.50 - Jak čisté je čisté?
/V. Šitko, PBT Rožnov pod Radhoštěm/
- 15.10 - Elektrostatika – standardní zkušební metody pro specifické aplikace (ANSI-ESDA-IEC)
/K. Jurák, Praha/
- 15.30 - Diskuse, zakončení konference

**Přednášky v angličtině a němčině
budou tlumočeny.**

Změny programu vyhrazeny.

Závazná přihláška na konferenci

**PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
OPRAVY V SMT
NOVINKY V MIKROELEKTRONICE**

19. října 2010

Jméno a příjmení, titul

.....

Název a adresa podniku (PSČ)

.....

funkce v zaměstnání

telefon fax

e-mail

Stravování - oběd: 19. října 2010 **ano-ne**

.....
podpis účastníka razítko a podpis
 organizace

ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2011

02/11 Návrhové systémy DPS, Komplex.výrob.linky **ano-ne**

04/11 Výroba DPS, Materiály pro montáž. technologie **ano-ne**

Jméno a příjmení, titul

.....

Název a adresa podniku (PSČ)

.....